

证券代码：873031

证券简称：顺一智能

主办券商：开源证券

广州顺一智能科技股份有限公司
关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东名称	股份性质	本次股份变动前		本次股份变动后		变动时间	变动方式
		股数（股）	占股本比例	股数（股）	占股本比例		
余平斌、黄宇虹、广州小喜牛智能科技合伙企业（有限合伙）	合计持有股份	16,591,200	82.9560%	17,000,000	85.0000%	2023年5月26日	大宗交易
	其中：无限售股份	5,347,575	26.7378%	5,756,375	28.7818%		
	有限售股份	11,243,625	56.2182%	11,243,625	56.2182%		

公司股东黄宇虹于2023年5月26日通过全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式增持公司股份408,800股。本次股份增持后黄宇虹及一致行动人余平斌、广州小喜牛智能科技合伙企业（有限合伙）合计拥有权益比例从82.9560%增至85.0000%。

（二） 投资者基本情况

1、 合伙企业基本信息

企业名称	广州小喜牛智能科技合伙企业（有限合伙）
合伙类型	有限合伙
执行事务合伙人	张祖华
成立日期	2017 年 11 月 9 日
住所/通讯地址	广州高新技术产业开发区科学城玉树工业园敬业三街 5 号 E 栋 203 房
经营范围	项目策划与公关服务;以自有资金从事投资活动;企业管理;企业管理咨询;供应链管理服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;企业形象策划;软件销售;软件开发;软件外包服务;贸易经纪;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路设计;信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;计算机系统服务;五金产品研发;电子元器件零售;电子元器件制造;电子专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件批发;电子产品销售;工业控制计算机及系统制造;集成电路制造;集成电路销售;交通安全、管制专用设备制造;光电子器件制造;普通机械设备安装服务;对外承包工程;工业机器人安装、维修;五金产品制造;五金产品批发;集成电路芯片设计及服务;人工智能硬件销售;智能基础制造装备销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能应用软件开发;智能控制系统集成;人工智能通用应用系统;五金产品零售;金属加工机械制造;机械零件、零部件加工;建筑工程用机械制造;机械电气设备制造;机械设备销售;建筑工

	程机械与设备租赁;电子、机械设备维护（不含特种设备）;金属材料制造;金属切削加工服务;金属丝绳及其制品制造;建筑用金属配件制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;安全、消防用金属制品制造;交通及公共管理用金属标牌制造;金属链条及其他金属制品制造;金属材料销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;家具安装和维修服务;家具零配件销售;金属门窗工程施工;工程管理服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;工程和技术研究和试验发展;建筑智能化系统设计;建筑劳务分包。
统一社会信用代码	91440101MA5ALCW49Y
是否属于失信联合惩戒对象	否

2、自然人基本信息

姓名	余平斌	
性别	男	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	-
住所/通讯地址	广州市越秀区文德北路 66 号 2108 房	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

姓名	黄宇虹	
性别	女	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	-
住所/通讯地址	广州市海珠区滨江中路 294 号 702 房	

是否属于失信联合惩戒对象	否
--------------	---

公司股东黄宇虹于 2023 年 5 月 26 日通过全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式增持公司股份 408,800 股。本次股份增持后黄宇虹及一致行动人余平斌、广州小喜牛智能科技合伙企业（有限合伙）合计拥有权益比例从 82.9560% 增至 85.0000%。

二、 所涉及后续事项

本次权益变动不会导致公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化的情况。

本次持股情况变动涉及投资者披露权益变动报告书，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益变动报告书》（公告编号：2023-024）。

本次股东持股情况变动不涉及收购报告书、要约收购报告等文件。

三、 备查文件目录

持股 5%以上股东每日持股变化名单

广州顺一智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日